

許願(4)

3 5 a

特許庁長官

1発明の名称

一个时代对于一台沙村村 中年年表面 8 多元方法

2 発 明 者

生 所 大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器産業株式会社内

氐. 名

学(ほかさ名)

3 特許出願人

名 称 (582) 松下電器 産業株式会社 代表者 · 松 下 正 治

4代理人 〒571

生 所 大阪府門真市大字門真1006番地

松下電器產業株式会社內

氏 名 (5971) 弁理士 中 尾 敏 男は (ほか 1名)

(連絡先 電話(東京)453-3111 特許部分室)

5 添付書類の目録

- (1) 明細 1
- (2) 図 面
- (3) 委 任 状
- (4) 顧春副本



i iú

4 #

・ 大学の名字

2: 海井田宝の集員

3、勇労の評価な要項

本製製は単語製造器器の基本技術の一つでも

(19) 日本国特許庁

公開特許公報

①特開昭 50-120280

3公開日 昭50.(1975) 9.20

②特願昭 49-25939

②出願日 昭49 (1974) 3. 5

審査請求

有

(全 4頁)

庁内整理番号 65/3 57

3日本分類 99のHO (5) Int.Cl² HO/L 2//76

るアイソレーションの方法に関するものである。 とれまで行をわれていたものは大別してPェ装 合分整法、質覚体分離法がある。

Pュ集合分離後は製法が容易であり、現在多くのICに適用されている。しかしたがち、この分離後は、本質的に表子間の計圧に展成があることや、逆方向リータ電池、基板との寄生容量、PaPなどの動物的寄生効果があり、高速化、高計圧化などに対しては簡低がある。

また、SiO2を用いた簡単体分離法は製造プロセスの複雑なと高集製化の国難などから現在では高計圧。高速ICセビー部の特殊製品への適用のみに限られている。

一方是近畿ふっ化水素酸による陽低反応により 多孔質化したシリコンを用いる方法が(研究実用 化報告書19 第11号(970)P・2101)に提 集まれている。とれを第1、2回で説明する。

第1回向にかいて、1は何えば1Ω-CmのPが 当収で、2は何えばの無みをもつながエビメ キシャル場内に形成されたP形分類拡散仮域の。 4により分類形成された 本形品質 域で る。 即ち 前途のP a 協合分離方式で a 形品 領域 2 を形成し を表、分類拡散領域 ・ 4 及び P 形 語 収 1 の一 框 を所定の領 5 まで 9 孔質化して 9 孔質領域 5 ・ 6 を 紙 1 照例のように形成した 表、 We t O 2 で 何 え ば 1 1 0 0 で 4 0 分集液化する ことにより、 9 孔 質領域 5 ・ 6 を 過級底化する ことにより a 形 島 領 域に分類できる。 この方法によれば 世来の P a 接 合 分類後より 6 計圧向上するが底部は 依然 として P a 接合分類で 前述の理由から十分とはいえない。

夏に多孔質シリコンを分離法に用いる他の手法

(特別昭 48-46276 号公報) を第2回に示す。 内にかいてシリコン若収1 の表面を表ふっ化水果 政の無框反応により多孔気化して多孔気着でを形成した後との第1 の多孔気シリコン局で上に気相 成長後によりシリコン局を形成する内。そして シリコン局の一部を選択的に多孔気化し第2の 多孔質シリコン局でを絶極酸化せず、気相成長者 形成後第2の多孔気シリコン局を育記第1の多孔 質局でと接続させ、気相成長シリコン局をを孔

ヨン金化鉄器14を、鉄記マスクとなる人が仮状 1、裏下以外の岩板11内の所定仮状に形成でき 3.00。

その後、シリコン基板11表面に気相乗長法により、何之は6月のNが単位品シリコン暦16七番単十五日。

しかる後、組め込まれた変化度140存在したい器板11の所定模域111上の前配気相底長単数品がサコン暦15長度からP形不規物を選択拡散してP形分離拡散模域16,17を形成し、側面はPa接合で、底部を前配強化度の層14で分離された血形品模域18を形成する内。

しかる後、P形分類拡散倒域16・17を表よっ 化水素酸の最低反応により多孔質化して多孔質領域18・20とする例。以上の工程の意大の特長は 構造のシリコン強化質の雇14を全面的にせず、 及よ便域18等 マスタとしてその直下すまわち 構収11の所定領域111には形成しまいよう工夫 し、シリコン強化質の雇14の存在しまいま配気 構成長シリコン層ののP形拡散低級1、17を多 質シリコン居で分離して後、政策を開気中で協品 取し、前記部1の多孔質シリコン局でと称2の多 孔質シリコン局を高級故化して避棄物局で、のを 形成し、シリコン局のに分離高領域10・10'を形 成する口。との方法では第1の多孔質シリコン局 でを高級故化するには高級で長時間の施処理を要 する欠点がある。

本発明は上記使来法の欠点を持たず、確実に、 絶報物で分離された島候城を形成する手法を提供 するもので、以下第2回に使がい本提明の一実施 例を観明する。

孔質化するための電流路を設けた点にある。

その後Wet O2中で例えば1200℃でき時間於 結束することにより多孔質シリコン領域1 ,20 を絶数膜化し、分離結構物質域21,22を形成す ることができるG。かくして個面は多孔質過量物 領域21,22、底部はシリコン強化調14で間ま れたN形易領域18が形成される。このN形為領域18に各種半導体素子を形成すれば計圧、等性 容量等の点ですぐれた半導体装置とすることがで まる。

本 P 形 シリコンの多孔質形成時間に対する形成される多孔質シリコンの厚まを比低値をベラメータとして第4回に示す。これから通 の I C に用いられる気相成長層の一般的厚まである 1~10 P 程度は非常に短時間で多孔質化されることがわかる。

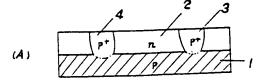
以上のように本発明は、従来から理想的を分離 方式といわれる特性体分離を容易に達成すること ができる工業 価値の大きるもので る。

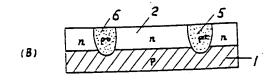
4、国際の常単士製料

4 1 mm P 形 シリコン 基 板 、 1 2 mm 股 素 イ オ ン 、 1 2 mm 及 点 低 域 、 1 4 mm 返込み 変化 シリ コン族の 局 、 1 5 mm 以 形 エピタキシャル 成 長 層 、 1 6 、 1 7 mm P 形 分 酸 数 低 域 、 1 9 、 2 0 mm 多 孔 質 シリコン 低 域 、 21 、 22 mm 多 孔 質 老 数 物 低 域 。

代理人の氏名 弁理士 中 馬 敏 男 ほか1名

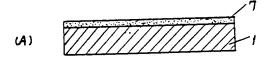
1 **2**

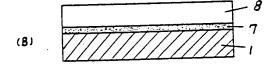


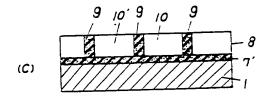


2 2

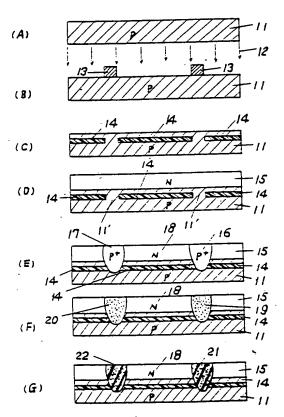
.



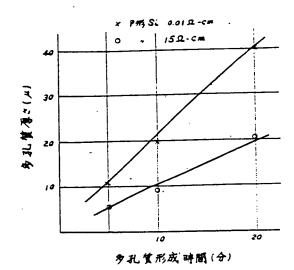




剪 3 図



12 4 2



6 前記以外の発明者および代理人

(1) 発明者 住所大阪府門真市大字門真1006番中 松宇之器 葉株式会社内 長名 製 東 全所 同 所 長名 属 所

(2) 代理人

住 所 大阪府門真市大字門真1906番地 松下電器産業株式会社內處

氏名(6152)并理士栗野重孝